1/5/3 (Item 1 from file: 347)

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03136625 **Image available**

SURFACE CONDUCTION TYPE ELECTRON EMITTING ELEMENT

PUB. NO.: 02-112125 [*JP 2112125* A]
PUBLISHED: April 24, 1990 (19900424)

INVENTOR(s): SHIMIZU AKIRA

->

ONO HARUTO
NOMURA ICHIRO
SAKANO YOSHIKAZU
KANEKO TETSUYA
TAKEDA TOSHIHIKO
SUZUKI HIDETOSHI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 63-185495 [JP 88185495] FILED: July 27, 1988 (19880727) INTL CLASS: [5] H01J-001/30; H01J-037/06

JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes)

JOURNAL: Section: E, Section No. 952, Vol. 14, No. 328, Pg. 160, July

13, 1990 (19900713)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the flicker of a luminous part by electron beams by providing a high potential side electrode on a base surface, providing an electron emitting part in contact with the circumference of the exposed part of this high potential side electrode, and further providing a low potential side electrode in contact with the circumference of the electron emitting part.

CONSTITUTION: When a voltage is applied to an accelerating power source 6, electrons tend to converge into the center as the whole. The reason is that as a high potential side electrode 1 has a high potential and a low potential side electrode 2 has a low potential, such a potential distribution that the electrons are converged to the high potential side of the center is generated. Hence, when the electrons are converged to a target electrode 9 by using the accelerating power source 6, a satisfactory convergence property can be obtained without providing an external convergence lens such as a lens electrode as in the past. Thus, as the conventional electrode and convergence lens are made into an integral combined structure of the high potential side electrode 1 and the low potential side electrode 2, the electron beams can be converged into a particular place, or the vertical direction of the center point of this element.

1/5/1 (Item 1 from file: 351)

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

Tmage available 007768335 WPI Acc No: 1989-033447/198905 XRPX Acc No: N89-025487

Thin film surface conduction electron-emitting device - has high potential electrode with electron emitting region contact with exposed part and number of low potential electrodes

Patent Assignee: CANON KK (CANO

lnventor: BANNO Y; KANEKO T; NOMURA I; OKUNUKI M; ONO H; SHIMIZU A; SUZUKI H; TAKEDA T

Number of Countries: 006 Number of Patents: 005

Patent Family:

| Patent No | Kind | Date | App | plicat No | Kind | Date | Week | |
|------------|------|----------|-----|-----------|------|----------|--------|---|
| EP 301545 | A | 19890201 | EΡ | 88112243 | A | 19880728 | 198905 | В |
| JP 2112125 | A | 19900424 | JP | 88185495 | А | 19880727 | 199022 | |
| US 4956578 | A | 19900911 | US | 88224912 | А | 19880727 | 199039 | |
| EP 301545 | В1 | 19960110 | ΕP | 88112243 | A | 19880728 | 199607 | |
| DE 3854882 | G | 19960222 | DE | 3854882 | А | 19880728 | 199613 | |
| | | | ΕP | 88112243 | A | 19880728 | | |
| | | | | | | | | |

Priority Applications (No Type Date): JP 88141563 A 19880610; JP 87186648 A 19870728; JP 88141562 A 19880610; JP 88185495 A 19880727

Cited Patents: 3.Jnl.Ref; A3...9031; GB 2167900; JP 63004532; JP 63006718; No-SR.Pub; SU 1003195

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 301545 A E 35

Designated States (Regional): DE FR GB NL

EP 301545 B1 E 22 H01J-001/30

Designated States (Regional): DE FR GB NL

DE 3854882 H01J-001/30 Based on patent EP 301545

Abstract (Basic): EP 301545 A

The surface conduction electron-emitting device comprises a high-potential electrode on a substrate surface, an electron-emitting region in contact with the periphery of an exposed part of the high-potential electrode, and a low-potential electrode. The low-potential electrode is in contact with the periphery of the electron-emitting region. The low-potential electrode may project upward in the thickness direction of the substrate to a higher level than the high-potential electrode.

A circuit for applying a voltage may be provided between the high-potential electrode and low-potential electrode. The low-potential electrode may be divided up and potential may be applied to each of the low potential electrodes independently.

ADVANTAGE - Eliminates flickers and prevents deflection of beam towards high potential electrode.

2/14

Title Terms: THIN; FILM; SURFACE; CONDUCTING; ELECTRON; EMIT; DEVICE; HIGH; POTENTIAL; ELECTRODE; ELECTRON; EMIT; REGION; CONTACT; EXPOSE; PART; NUMBER; LOW; POTENTIAL; ELECTRODE

Derwent Class: U12; U14; V05

International Patent Class (Main): H01J-001/30
International Patent Class (Additional): H01J-029/96

File Segment: EPI

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-112125

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)4月24日

H 01 J 1/30 37/06

A 672 A 701

6722-5C 7013-5C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全14頁)

ら発明の名称 表面伝導形電子放出素子

②特 顧 昭63-185495

②出 願 昭63(1988)7月27日

優先権主張 @昭62(1987)7月28日30日本(JP)30特願 昭62-186648

70発 明 者 水 明 清 ⑫発 明 渚 小 野 冶 人 村 @発 BJ3 君 野 郎 (2)発 明者 坂 野 繋 和 仰発 明 者 金 子 哲 世, @発 明 者 武 田 俊 彦 勿発 明 耆 鯙 英 俊 ⑩出 願 人 キャノン株式会社 個代 理 人 弁理士 豊田 善雄

東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号

最終頁に続く

明 細 書

1 . 発明の名称

表面伝導形電子放出素子

- 2.特許請求の範囲
- (1) 太体前に、高電位側電極を設け、該高電位側電板の露出部の周囲に接して電子放出部を設け、 更に該電子放出部の周囲に接して低電位側電極を 配設して成ることを特徴とする表面伝導形電子放 出業子。
- (2) 基体面に、高電位側電板を設け、被高電位側電板の発出部の周囲に接して電子放出部を設け、 更に該電子放出部の周囲に接して、高電位側電板 よりも基体の厚み方向に突出した低電位側電板を 配設して成ることを特徴とする表面伝導形電子放出業子。
- (3) 基体面に、高電位個電極を設け、該高電位側電極の露出部の周囲に接して電子放出部を設け、 更に該電子放出部の周囲に接して低電位側電極を 配設して成り、高電位側電極と低電位側電極の開

に電圧を印加するための手段を共働することを特徴とする表面伝導形電子放出案子。

- (4) 基体面に、高電位側電極を設け、 該高電位側電極の露出部の周囲に接して電子放出部を設け、更に該電子放出部の周囲に接して、複数偶に分別された低電位側電板を配設して成り、該低電位側電極にそれぞれ独立に、異なる電位を与えるための手段を具備することを特徴とする表面伝導形電子放出案子。
- 3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は電子放出業子に関し、特に高抵抗機股に電流を流すことによって電子を放出する。 いわゆる 表面伝導形電子放出業子に関する。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる実子として、例えば、エム・アイ・エリンソン(M. J. Elinson)等によって発表された治院極素子が知られている。 [ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジィックス(Radio Eng. Electron.

Phys.)第10巻, 1290~1286頁, 1965年]

これは、基板上に形成された小前間の橡胶に、 腰面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形電子放出案子と呼ばれている。

この表面伝導形電子放出案子としては、前記エリンソン等により開発されたSnO2(Sb)酸膜を用いたものの他、Au強膜によるもの【ジー・ディットマー "スイン・ソリッド・フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films") 、9 巻、317段、(1972年)]、110 薄膜によるもの【エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・フォンスタッド "アイ・イー・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ" (M. Hartwell and C. G. Fonstad: "1EEE Trans. ED Conf.") 518 資、(1975年)】、カーボン薄膜によるもの【荒木久他: "真空"、据26巻、第1号、22頁、(1983年)】などが報告されている。

これらの表面伝導形電子放出業子の典型的な素子構成を第17図に示す。第17図において、従来の

表面伝導形電子放出素子は、絶縁性及板5の上に、高電位解電極1,低電位側電極2との間に高振抗種膜4を設け、外部電觀3により画電極間に電圧をかけて電流を流すことにより、高抵抗砂膜4から電子が放出される。

後来、これらの表面伝導形電子放出来子に於ては、電子放出を行なう前にあらかじめフォーミングと呼ばれる通電加熱処理によって電子放出部(高抵抗機) 4を形成する。即ち、前記電極1 と電機2の間に電圧を印加する事により、電子放出材料で形成した機膜に通電し、これにより発生するジュール熱でかかる神膜を局所的に破壊、変形もしくは変質せしめ、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部(高抵抗神膜)4を形成することにより電子放出機能を得ている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、この様な従来の表面伝導形電子 放出業子においては、

- ①発光部がちらつく。
- ②第18図に示す様に、電子ビームは高電位側電板

3

1 側に距離しだけ偏向し、一般にビームは発散 する。

- ③したがって、第19回に示す様に、外部に収束レンズ系を設けて電子ビームを収束する必要があるが、外部収束レンズ17,18の製作が必要であり、この分の余分な主程を必要とする。
- (a) 外部収束レンズ17、18と、表面伝導形電子放出 業子との電子光学上の軸合せという頻雑な作業 が必要である。

等の欠点がある。

本発明は、従来のものがもつ、収集性の不充分 さに起因する以上のような問題点を解決し、外部 収束レンズ17、18を必要としない、ピーム収束性 の優れた表面伝導形電子放出案子を提供すること を目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記の目的は、以下の本発明によって速成される。

即ち、木発明の表面伝導形電子放出来子の第一の特徴は、集体面に、 落電位価電板を設け、 談路電位価電板の露出部の周囲に接して電子放出部を

設け、更に該電子放出部の周囲に接して低電位側 電極を配設して成る表面伝導形電子放出来子である。

又、本発明の第二の特徴は、基体面に、高電位 側電標を設け、被高電位側電極の弱曲部の周囲に 接して電子放出部を設け、更に該電子放出部の周 囲に接して、高電位側電極よりも基体の以み方向 に突出した低電位側電極を配設して成る表面伝導 形電子放出業子である。

或いは、本発明の第三の特徴は、 法体而に、 高電位側電極を設け、 該高電位側電極の難出部の周囲に接して電子放出部を設け、 更に該電子放出部の周囲に接して低電位側電極を配設して成り、 高電位側電極と低電位側電極の間に 世圧を印加するための手段を具備する表面伝導形電子放出来子である。

更に、末発明の第四の特徴は、基体面に、高電位側電標を設け、該高電位側電機の露由部の周囲に接して電子放出部を設け、更に該電子放出部の周囲に接して、複数側に分割された低電位側電板

6

を配設して成り、該低地位側地板にそれぞれ独立に、異なる地位を与えるための手段を其備する表 前伝導形電子放出案子である。

以下、図面を用いて木発明を具体的に説明する。

第1 図は木焼明の表面伝導形電子放出業子の一例を示す基本構成図である。第1 図において、木発明の表面伝導形電子放出業子は、一対の電板のうちの電子放出部4 に電流を供給する円形の形状の高電位側電橋1 の周囲に同心円状に電子放出部4 を設け、該電子放出部4 を設け、該電子放出部4 を設け、該電子放出部4 を設け、該電子放出部4 を記してなるものである。

この様な構成において、それぞれの電極上ではどこでも地位は一定であるから、第17回に示す従来の表面伝導形電子放出案子においては高電位偶世極1と低電位側電極2とが左右に分れ線対称であるが、本発明の第1回においては中心対称かつ回転対称となり、全体の対称性が著しく高くなる。このため、出射される電子の建度分布は従来

7

な本発明の表面伝導形電子放出案子においては、 従来例の電極1、2と収集レンズ17、18とが、高 電位側電極1と低電位側電極2に一体化された構 造になっているので、電子ど一ムを特定の場所、 すなわち該表子の中心点の鉛度上方に収集させる ことができるのである。

 例のようにはらばらで、かつ傷向したものではなく、中心対称性と回転対称性を有する均一な分面をもつようになり、表面伝導形電子放出来子から放出される電子ビームを特定の場所、すなわち該業子の中心点の鉛度1. 力に収集させることができ、しかも、実質的に電子放出部面積が増大するために、発光部のちらつきを低減することができる。

次に、第2図は本発明の表面伝導形電子放出来子の電子放出状態を示す説明図である。第2図において、加速電響6に電圧を印加すると、矢印Aで示すように、電子は全体として中心に収束する傾向にある。これは、高電位側であるために電子が中心の高電位側に収束していくような電位分布が中心の高電位側に収束していくような電位分布が発生するからである。これにより、加速電影6を開いて、ターゲット電板9に電子を収束する場合、従来側の第19図に示す様にレンズ電板17、18のような外部収集レンズを設けなくても、良好な収束性を得ることができる。したがって、この様

8

放出部4を直線状とする場合、砧電位側電極を多 角形とすることが舒ましい(例えば第5回に示されるもの)。

又、第4図に示された高地位側電極1を円形とし、低地位側電極を20~2dの4個とした表面(小海形電子放出案子に於いて、低電位側電極2bと2dはスイッチ10aにより、低地位側電板として働く(ON)か、否(OFF)かが選択でき、河域に低電位側電極2aと2cはスイッチ10bにより、ON/OFFが選択できる構成とした。ここでは高電位側電極1と、低電位側電極2bと2dとの間の電子放出部4bと4dを1セットの電子放出部(1セットと称する)、回様にして4aと4cを1セット(11セットと称する)としている。

I セットの電子放出部はスイッチ10a で、II セットの電子放出部はスイッチ10b で、それぞれON/OFFできる。従って、スイッチ10b をOFF しておき、スイッチ10a のみをONして本苑明の表面 供導形電子放出業子を使用すれば、発光部の中心 点が本発明の表面伝導形電子放出素子の中心点の 鉛直上方に位設し、エセットの電子放出部が財命等で使用不能となった場合に輸えた単セットの予輸電子放出部をもつ電子放出業子となる。

また、本発明の表面伝導形電子放出素子は、 第6図(c) に示されるように基板12上に設けられ た段差形成層15の段差部上下に一対の電板1,2b が位置し、該電極1,2bが該段差部をはさんで、 対向して電機開脳を有しており、被電極1,2b間 に位置する段差部側端面に電子放出部4bを形成し てなり、世極1,2b間に電圧を印加することによ り、電子放出部40から電子放出することを特徴と するいわゆる、垂進型表面伝導形電子放出紫子で あっても良く、この場合も第6図(a),(b),(c) に 示される如く、基体面に設けられた高電位側電極 1 の露出部の周囲に接して電子放出部 4 , 4a~4d が設けられ、更にそれらの電子放出部4,4a~4d の周囲に接して低電位側電板 2 、2a~2dが配設さ れた形状のものであるならば、放出される電子 ビームを収集させることが可能となる。更に、上 述した低電位側電極を複数に分割し、主義子内に

1 1

2 で明んだ構成とした場合、高電位側電極1の直径由と、低電位側電極2の穴の直径由と、この穴の高さ(高電位側電極上部から低電位側電極上部までの距離)トとが、次の関係にあることが好ましい。

$$d_2 - d_1 \lesssim 4 \mu m$$
 (1)

$$\frac{d\gamma}{6} \lesssim h \lesssim 6 \cdot d\gamma \qquad (\Box)$$

ここで、電極1、2による電子ビーム収集性の 向上を第9図で説明する。

第9 図において、1 は高電位側電極、2 は低電位側電極、4 は電子放出部であり、ここには描かれていないが、当該表面供事形電子放出案子のよ 方には、数~数十 k V の 正電圧を印加した平面の ターゲット電機が設置されているものとする。

(a) は、阿電極1,2の厚さを等しくした表面 供導形電子放出来子近傍における等電位線と、電子ビームが受ける代表的な力の方向を矢印下により示している。(b) は同様に、低電位側電極2が 高電位側電極1よりも基体の厚み方向に突出した 複数側の電子放出部を備えたタイプの表面伝導形 電子放出来子に於いて、各低電位側電極電極に独立に異った電位を与えることにより、電子ビーム を所望の方面に個面させることもできる。

その1例として、第7図に示すように、低電位例電極2を2つの部分、2aと2bに分けて、独立に電位Va、Vbを与える。即ち、Va>Vbであれば、2aの向きに偏向するし、逆ならば2bの向きに偏向する。この場合、偏向の向きと火きさはVa・Vbで決定し、放出電子数と収束の接合はVa・Vbでおむね決定する。能電位偶電極2の分階の数は2つに限定することはなく、使用目的に応じて任意の数に分割することができる。

次に、本発明の表面伝導形電子放出素子に於いて、高電位側電標よりも基体の厚み方向に突出した低電位側電標を配設するならば、その電子ヒームの収束性はより一層向上する。

例えば、第8図に示されるように、高地位側地 係1を円形とし、これを穴を介して低電位側電棒

1 2

場合の表面伝導形電子放出素子近伤における状態を示している。これら(a),(b) 図を比較して分る様に、木発明の表面伝導形電子放出業子においては、低電位偶電標2が高電位個電板1よりも厚い場合の方が、等電位線の傾きが(a) のものと比して大きくなり、従って電子ビームは、ターゲット電板方向への速度成分の大きさが小さく、電場の影響を受け易い放出初期において、より大きな中心方向への収束力を受ける。

第8図は、電極及び電子放出器が円形状であるが、第10図、第11図、第12図に示される如く、低電位側電板が複数側に分割され、1 素子内に複数個の曲線状の電子放出部が配設されたものであるで極極の露出部の周囲に接して電子放出部を設け、 で極の露出部の周囲に接して電子放出部を設け、 更に該電子放出部の周囲に接して電子放出部を設け、 更に該電子放出部の周囲に接して電子放出部を配け、 した構成のものであるならば先述した回様の効果を有することができる。

更に、本苑明の表面伝導形電子放出素子は、そ

の低電位側電極と電子放出部の境界部分、高電位側電極と電子放出部の境界部分のうち少なくとも一方の境界部分において、第13図(a) ~(c) のように、凸凹をつけて電子放出を容易にしてもよい。この様な形状に形成すると局所電界が強くなるために好ましい。また、第13図(d) に示す様に、低電位側電極2は配置や配線の都合に合せて、外側の形状は全く任意に形成することができる。

また、本発明に係わる表面伝導形電子放出業子は、第14回に示す様に、来予を複数個、同一落板上に配置して独立に駆動すると、複数の独立した電子ビームが得られる。

次に第15図、第16図を用いて木発明の表面伝導 形電子放出業子の製造方法の一個を説明する。 (第15-1~15-5図に於いて) 先ず基板18の表面を 酸化して絶縁膜を形成し、絶縁性装板5を作成す る(第15-1図)。次に絶縁性基板5の一部をエッ チングして穴をあけた後、全面に金属膜20を蒸着 する(第15-2図)。さらにこの金属膜20を第15-3

15

位側電極1を作成する(第16-4図)。 別に、薄膜4を振着し、フォーミング処理を行う(第16-5図)。 次に、高電位側電極1を形成した金属膜2を混着して(第16-6図)、エッチングによる穴あけ加工を行い、低電位側電極2a、2cを作成する(第16-7図)。

次に材質について説明する。

未発明の表面伝導形電子放出素子を構成する材 質は従来の表面伝導形電子放出素子に用いられる 図に示す様にエッチングして高電位側電極1及ひ低電位側電標2a、2cを作成する。次に、時股21を蒸棄し、フォーミング処理を行う(第15-4図)。この場合、高電位側電板1、低電位側電板2a、2cをマスクしていないと、これらの上流にも砂股が付着するが、これは、実用上案子の特性に影響がない。しかし、必要な場合には、高電位側電板1と低電位側電極2a、2cの上流をマスクでおおい、付着を防止することももちろん可能である。そして低電位側電板2a、2cと洗板16の間に外部電影3より電圧を印加すると電子放出部4a、4cから電子が放出される(第15-5図)。

また、木発明の装面伝導形電子放出業子の別の製造方法を第16-1~16-7図を用いて説明するなら、先手、ガラス、石英等の共材12の上にストライプ状に配線電極14をパターニングする(第16-1図)。次に共材12及び配線電模14の上に絶縁層13を形成し(第16-2図)、この絶縁層13を第16-3図に示す様に、エッチングによる穴あけ加工を行う。次に、金属膜を磨着し、エッチングして高電

16

ものでよい。例えば蒸椒16(第15図)は通電性を有するものであれば如何なるものでも良く、n型Si, P-Si, またはAl, Cu等の企成でも良い。また、高電位側電極1と低電位側電樹2a, 2c(第15, 16図)、及び配線電極14(第16図)も良多体であれば如何なるものでも良く、例えばCu, Pb. Ni, Al, Au, Pt, As等の企成や、SnO2, 1TO 等の金属酸化物等を用いることができる。

絶縁性基板 5 (第15図) はその上に形成される 絶縁膜が絶縁体であれば如何なるものでも良い が、製法上簡単なのは、基板を酸化して得られる SiO2 やAl2O3 等が好ましい。又、法材 12、絶縁層 13 (第16図) にも、SiO2、MgO やガラス等の絶縁 体が用いられる。

更に、電子放出部 4a、4c(第15、18図)には、 例えば In 2 O 3、 Sn O 2、 Pb O 字の 企 底 酸 化 物 、 A 8、 Pt、A 2、Cu、 A u 字の 企 底 、 カーボン 、 その 他 各 極 半導体等が用いられる。

また、各部分の大きさとしては、まず、高電位 側電板1の大きさは1 nm~数mmとし、電子放出部 4a、4cの幅は通常の表面伝導形電子放出業子に準 ずる大きさ(例えば、148~数ト日)であればよ く、さらに低電位側電板28。2cの大きさは任意で よい.

また、電子放出部4a、4cの厚みは、適常の表面 伝導形電子放出案子に準ずる(例えば数十A~ 数 μ≡)ものでよい。屈電位側電極1と低電位側電 概2a, 2cの厚みは任意であるが、厚すぎると放出 電子の妨げになるので、電子放出部の膜厚より少 し厚いぐらいにしておくのが良い。絶縁性基板の 厚みは任意である。ただし、高電位側電極1より も低電位側電板2a、2cを厚く形成し、電子ビーム の収束性をより良くするためには、先述した如 く、式(4)。(a)の関係を満たすように形成され

また、本表面伝導形電子放出業子を多数並列し て形成する場合には、例えば第16以に於いてあら かじめ配線電板2を、ストライプ状等、所望の位 20、形状にパターニングして基板1上に設け、こ の配線電極2とに高電位側電極4を設けると、製

1 9

らにAu薄膜を煮着し、フォーミング処理を行な い、第1國及び第5図に示す表面伝導形電子放出 素子を得た。

この表面伝導形電子放出業子を用いると、従来 の様なちらつきが減少した。ここで表面伝導形電 子放出案子から射出される電子電流をJe、電子電 流のゆらぎをΔ Ieとし、Δ Ie/Ie を発光部におけ るちらつきの指標とすると、水発明の装誦伝導形 電子放出案子は従来のもの(第17図)のちらつき 18%に比べて約1/2 で、かつ発光点の中心点は、 表面伝導形電子放出素子の中心点の鉛度上方に位 置していた。

实施例 2

実施例1と同じ方法で第3回に示す表面伝導形 電子放出案子を作成した。その発光部のちらつき は従来の約1/1.4 であった。又、発光点の中心点 は、業子の中心点の鉛直上方に位置していた。 零 維 例 3

実施例1と回じ方法で第4回に示す表面伝導形 電子放出素子を作成した。その発光部のちらつき 遊が容易となるので好ましい。

本発明の表面伝導形電子放出素子が先述した。 いわゆる垂直型表面伝導形電子放出来での構成を 採る場合には、第6-(c) 図及び第12-(c)図に示さ れる如く、段差形成階15としては、一般に絶縁材 料を用いる。例えば、SiO2、NgO、TiO2、Ta2Os、 AlzO3 等及びこれらの技層物もしくほこれらの説 合物でも良い。電極1、2間の間隔は、改差形成 暦15の厚みと電板1,2の厚みによって決定され るが、数10A~数止が良い。その他の構成部材 は、前述したものと同様な材料、構成を用いるご とができる。

【实施例】

実施例 1

第15回に示す製造方法に基づいて、未発明の表 而伝導形電子放出業子を作成した。即ち、 n 型Si の装板の表面を酸化してSiOzの絶縁膜を形成し、 その一部をエッチングして穴をあけ、全面にAloの 金属膜を蒸着した。この蒸着膜をさらにエッチン グレで高電位側及び低電位側電板を作成した。さ

2 0

は約1/1.4 であった。又、発光点の中心点は、表 子の中心点の鉛直上方に位置していた。

実施例 4

第16図に示す製造方法に基づいて、本発明の表 面伝導形電子放出業子を作成した。即ち、第8以 (a),(b) に於て、12はガラスの馮敬、14は配線電 板で、店板12の上にストライプ状にパターニング した。配線電板14の材質は厚さ50AのCrとPで 1000AのTaを照ねたものとした。

13は絶疑器で、SiO2の液体コーティング剤(単 京応化工楽製OCD)を厚さ1μ流布することで形成 した。

次いで、ホトリソエッチングで、絶縁層13に穴 あけ加工を行った後、高電位循電概1として、Cu を厚さ1.2μm 蒸着し、更に、ホトリソエッチング で高電位側電板1の形成に必要とされる以外の旅 群Cuの除去を行った。

次いで、電子放出材料として、有機パラジウム 化合物の溶解液(奥野製薬工業製キャタペースト CCP)をスピンナー館布した。その後、400 °Cで 1 時間焼成し、膜厚 1500 A の Pd 敷粒子を含む障膜 4 を製作した。

次に、低電位側電極2として、A2を厚さ10mm 着し、第8図(a) 、8図(b) に示す如く、高電位 側電極1の周囲を、通常のホトリソエッチングに より取除いた。同時に、低電位側電極2を、配線 電極を兼ねるストライプ状にエッチング加工した。

高電位側電板1の直径d:,係単位側電板2の穴径d2,高さhの関係は、

d₁ ~ 10 μ m

d 2 ~ 14μm

h ~ 10 µ m

とした。

電極1と、電極2の間に、電圧を10~20V印加 したところ、電子放出部4aから電子が放出された。

以上のような木装箱伝導形電子放出案子の上方に、 蛍光体を塗布し、 加速電圧を印加したターゲット電極を置き、この電極上で電子ビーム形状

2 3

忍できた。

[発明の効果]

以上説明したように本発明の表面伝導形電子放 出来子は、基体面に高電位側電標を設け、被高電 位側電極の露出部の周囲に接して電子放出部を設 け、更に該電子放出部の周囲に接して低電位側電 極を慰散して成り、電子ビームを特定の場所、す なわち該案子の中心点の鉛直上方に収束させるこ とができ、電子ビームによる発光部のちらつきを も低減することができる。また、該案子の低電位 個地核を複数に分割して、電子放出部を複数個数 けるならば、本発明の表面伝導形電子放出業子 は、予備電子放出部をも具備することが可能であ る。更に、本発明の表面伝導形電子放出業子は、 内側の高電位側電櫃と、それよりも基体の厚み方 向に突出した外側の低電位側電板とからなる構成 とすることにより、ビーム収束性を更に増大し、 ターゲット電極上での電子ビーム形状のひろがり を、より小さくすることが可能で、外部収収レン ズを不要とすることができるものである。

のひろがりを測定したところ、高電位側及び低電位側電極1,2の厚さを等しくした表面伝導形電子放出案子と比し、ひろがりの大きさは約3/5となり、収束性が著しく増大していることが確認された。

尖施例 5

本実施例を、第10回をお照しながら説明する。

本実施例では、高地位側電板1を、厚い2個の低電位側電板2a, 2bで両側からはさむ構造とした。 点以外は実施例4と同様とした。

本実施例においても、収取性の著しい増大が確認できた。

実施例 6

本実施例を、第11図を参照しながら説明する。

本実施例では、高電位側電極1を、別い4個の低電位側電極2a~2dで閉む構造とした点以外は実施例4と同様とした。

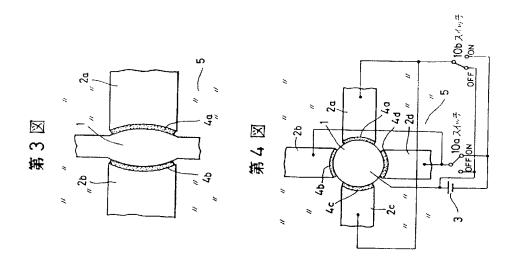
本実施例においても、収束性の著しい増大が確

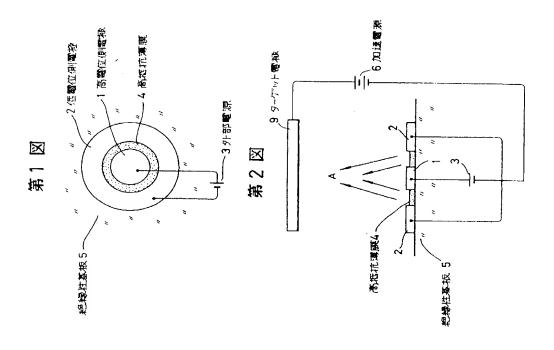
2 4

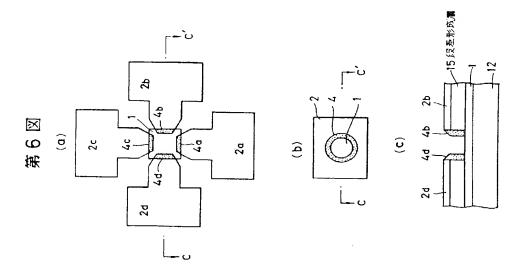
4 . 図面の簡単な説明

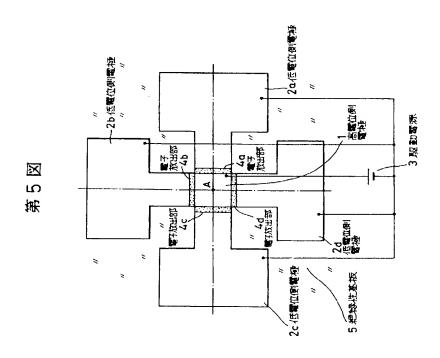
第1図、第3図~第8図、第10~第14図は未発明の表面伝導形電子放出案子を示すもので、第6図(c)は同図(a)(b)のC-C/断値図、(a)、(b)は平面図、第10~12図(b)は、同図(a)は平面図、第10~12図(b)は、同図(a)のA-A/断面図、(a)は平面図、第10~12図(b)は、同図は本発明の表面伝導形電子放出案子の電子放出はまな示す図、第9図は、本発明の表面伝導形電子放出を示す説明図、第15図、第16図は、本発明の表面伝導形電子放出等子を示す図、第15図、第16図は、本発明の表面伝導形電子放出等子を示す図、第15図、第16図は従来の表面伝導形電子放出案子を示す図、第18図は従来の表面伝導形電子放出案子を示す図、第18図は従来の表面伝導形電子放出案子の電子放出状態を示す説明図である。

出順人 キャノン株式会社 代理人 豊 田 善 雄

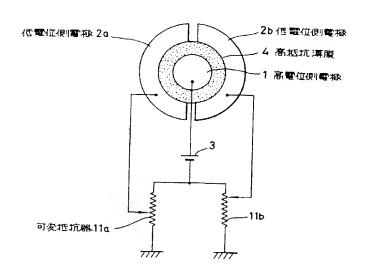




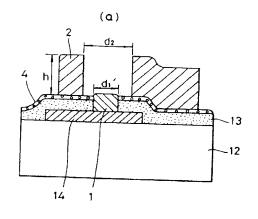




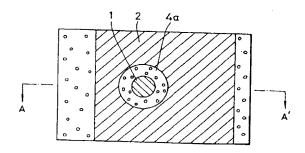
第7 図



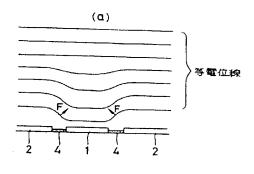
第8図

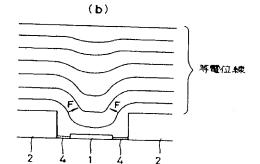


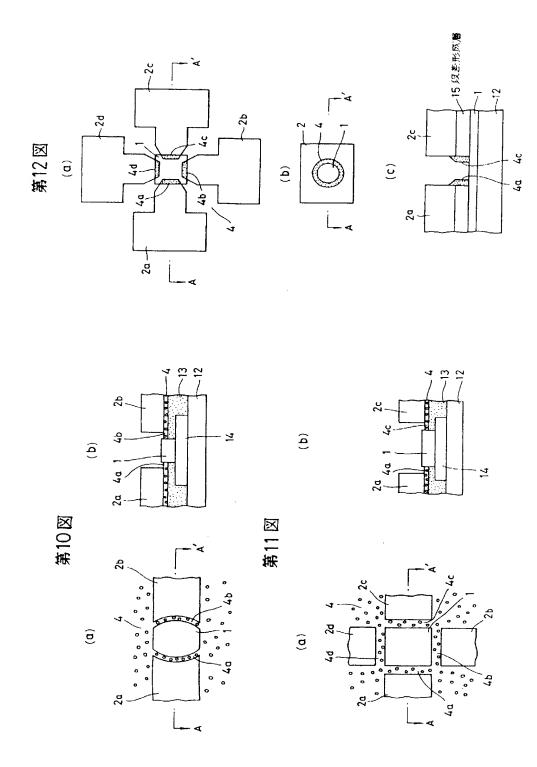
(b)

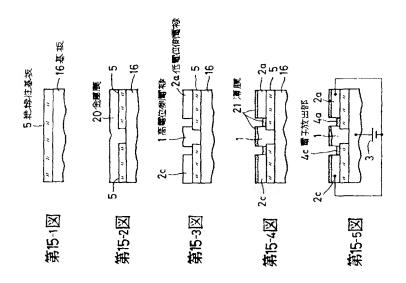


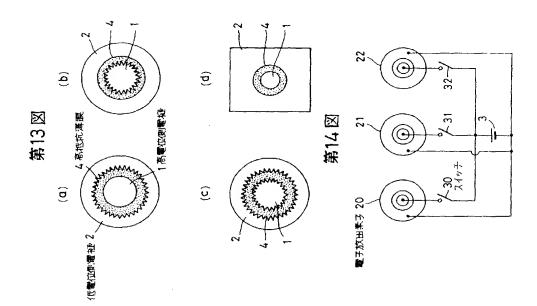
第9図

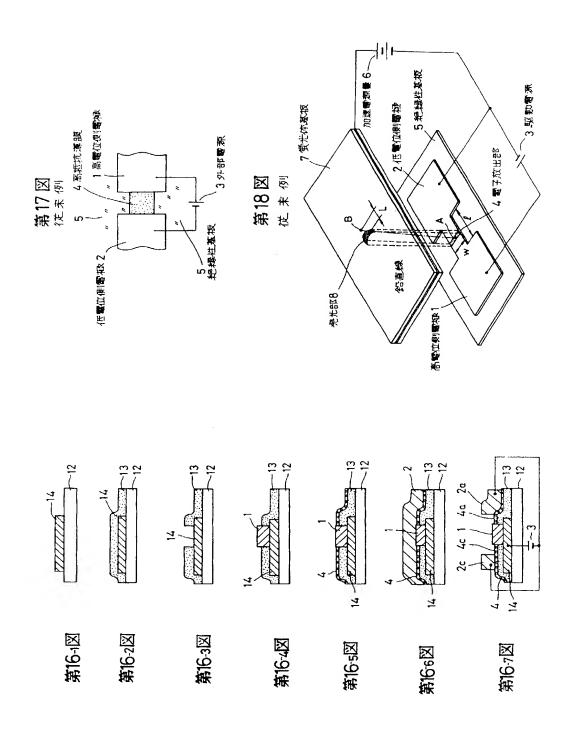






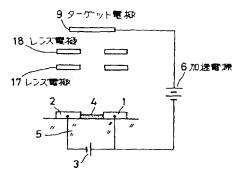






第19 図

從来例



第1頁の続き 優先権主張

3四63(1988)6月10日30日本(JP)30特額 昭63-1415623四63(1988)6月10日30日本(JP)30特額 昭63-141563